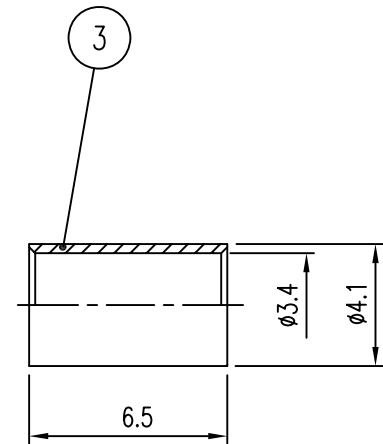
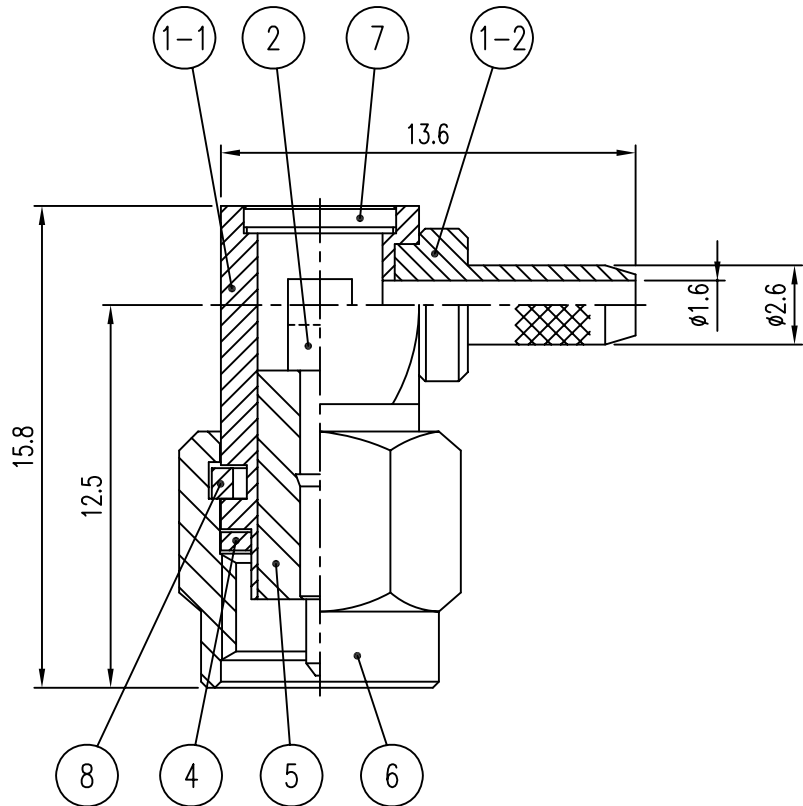


수 정 내 용									
ST	가	리							
부호	내 용	수정자	승인자	년	월	일			
ST(기준)	1	MIL-SPEC 도금규격 적용	김인철			2019. 01. 09			
ST(개선)									



주 기

1. 재질

- 1.1 몸체 : 구리 및 구리합금 봉, KS D 5101 C3604BD-F 패삭황동봉
- 1.2 접촉핀 : 구리 및 구리합금 봉, KS D 5101 C3604BD-F 패삭황동봉
- 1.3 절연체 : SAE-AS1946 또는 동등한 재료 (PTFE 테프론)

2. 보호피막처리 : 접촉핀은 MIL-DTL-45204, type II, class I

몸체는 MIL-DTL-45204, type II, class 00 에 따라 처리 할 것

3. 전기적특성

- 3.1 특성 임피던스 : 50Ω
- 3.2 절연저항 : 5,000MΩ 이상
- 3.3 접촉저항 : 3.0mΩ 이하
- 3.4 D.W.V : AC 1000Vrms 이상에서 1분간 견딜 것

4. 모든 덧살 및 날카로운 모서리를 제거할 것.

5. 모든 치수는 참고치수임.

8	SPRING RING	1	S U S	부동태 처리	DSR00002-5/1 (R2001)
7	COVER	1	MBsBD C3604BD-F	산무 Gold Plate	DCO00031-5/2 (L2013)
6	COUPLING CAP	1	MBsBD C3604BD-F	산무 Gold Plate	DCU00005-5/5 (K2001)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00090-N/1 (H2019)
4	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00004-N/1 (G2001)
3	FERRULE	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DFE00095-5/1 (F2016)
2	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate 1.27μm	DC100300-5/2 DC100300-5/1 (E2110)
1	1-2 BODY	1	MBsBD C3604BD-F	산무 Gold Plate 0.508μm	DBD01584-3/1 (D2155B)
	1-1 BODY	1	MBsBD C3604BD-F		DBB00149-5/1 DBD01583-3/1 (D2155A)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 * ±0.1 ** ±0.05	년월일	2019. 01. 09.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD. SMA-PC-316DS		
	승인						
	검도						
재질	세도						
열처리	작성부서			연 구 소			
보호피막처리	적도	4/1	단위 mm	총량	A4	도번	CN01009-7/1 K314-131-005



SMA-PC-316DS